



نام درس: الكترونيك صنعتي

جلسه ۳: معرفی کلیدهای نیمه هادی

ارائه دهنده: على دستفان





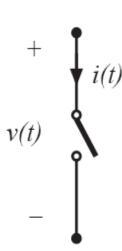
مشخصه كليد ايده آل

Switch closed: v(t) = 0

Switch open: i(t) = 0

In either event: p(t) = v(t) i(t) = 0

Ideal switch consumes zero power





دسته بندی کلیدهای نیمه هادی

انواع كليد

۱- غیر قابل کنترل(دیود)

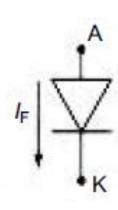
۲- نیمه کنترل (تریستورها)

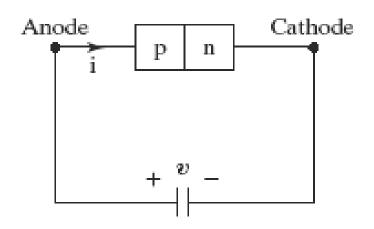
۳- تمام کنترل شونده (ترانزیستور)



ديود



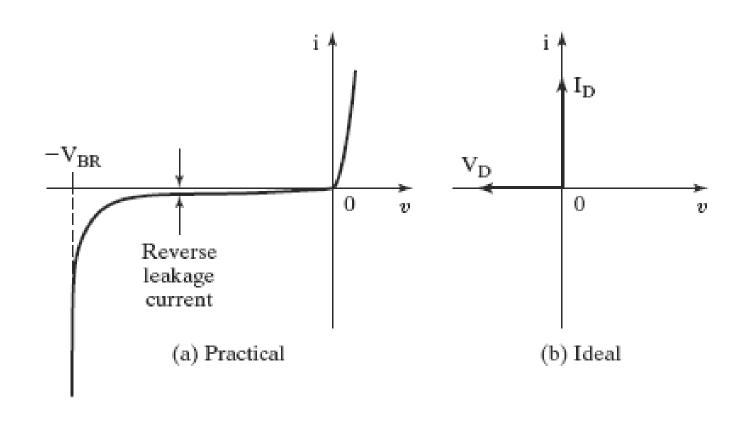








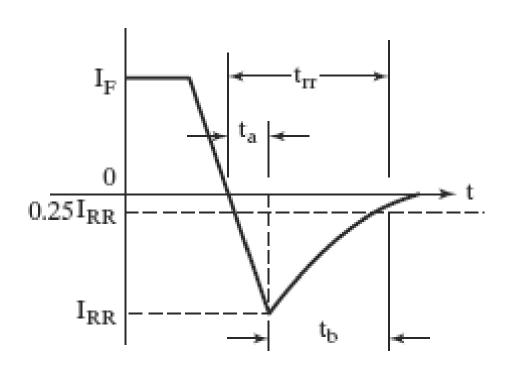
ديود

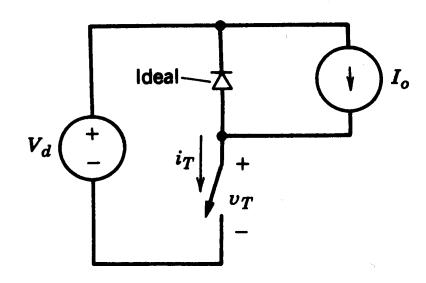






ديود

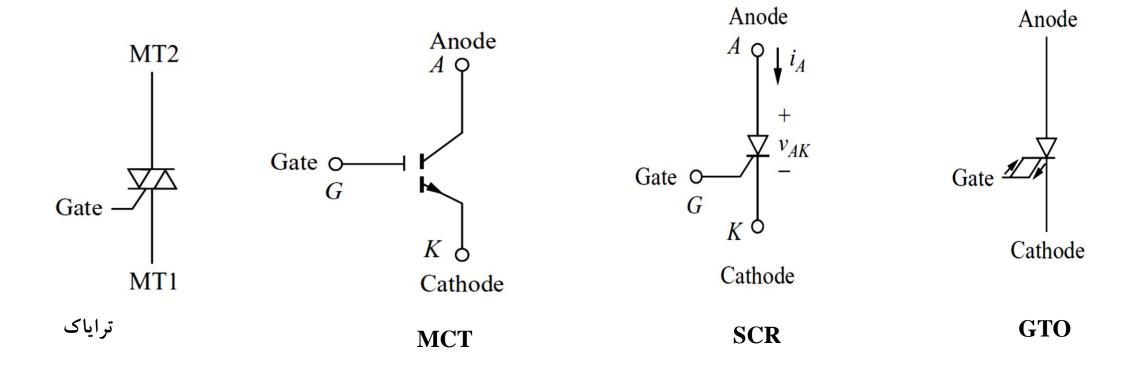








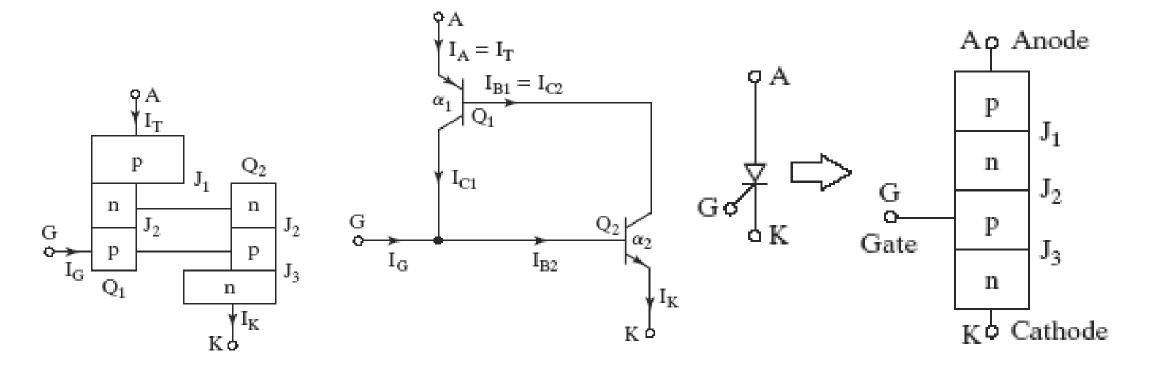
خانواده Thyristors





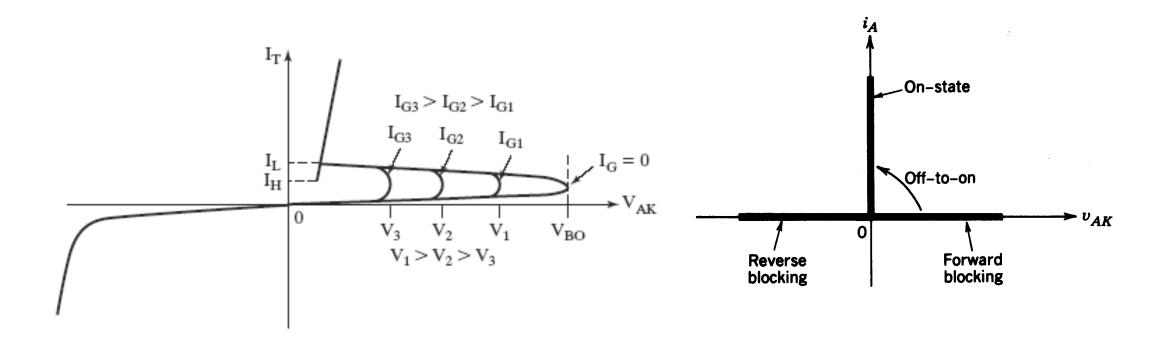


SCR



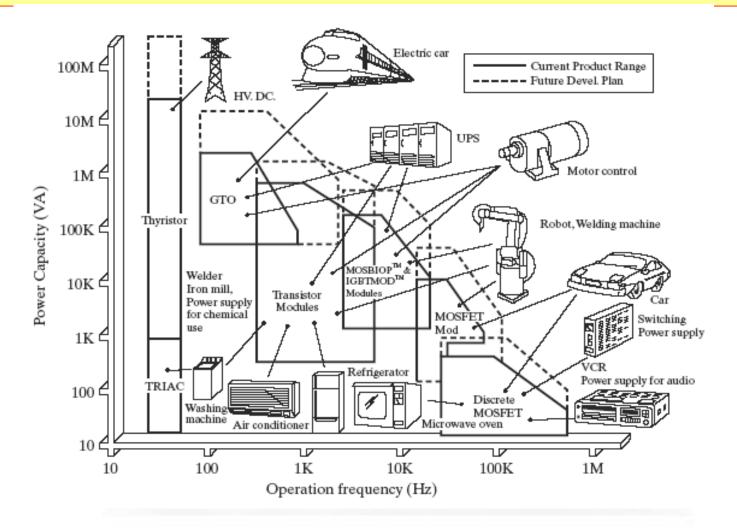


تريستور





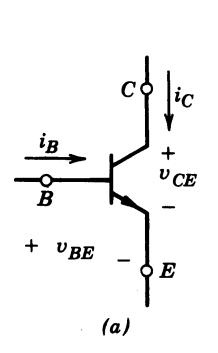
تريستور

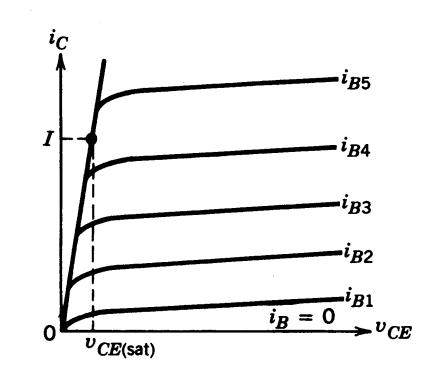


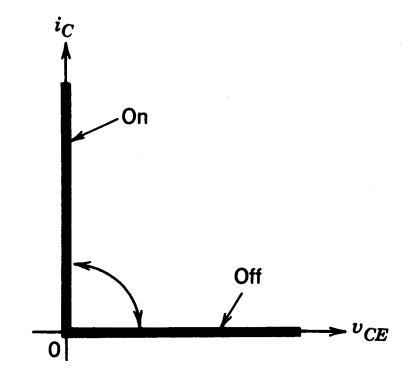




ترانزیستور دو قطبی

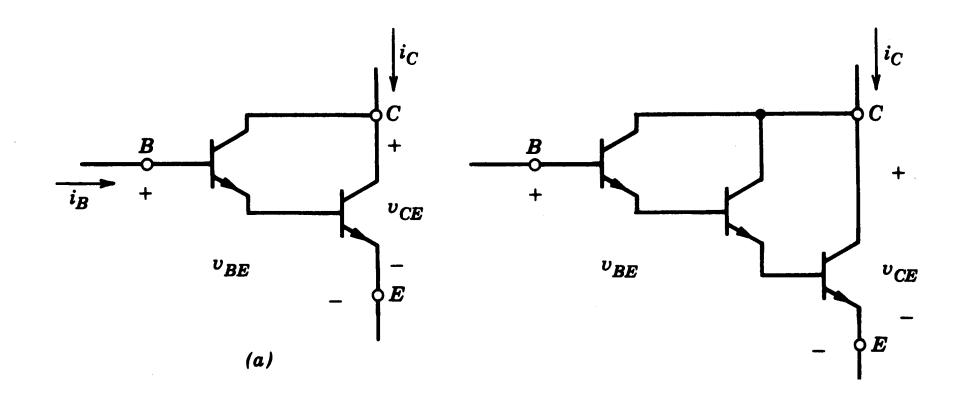








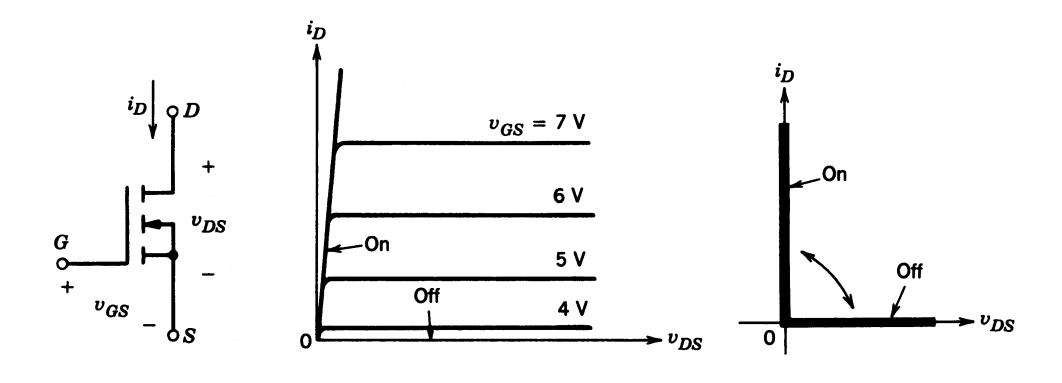
ترانزیستور دو قطبی





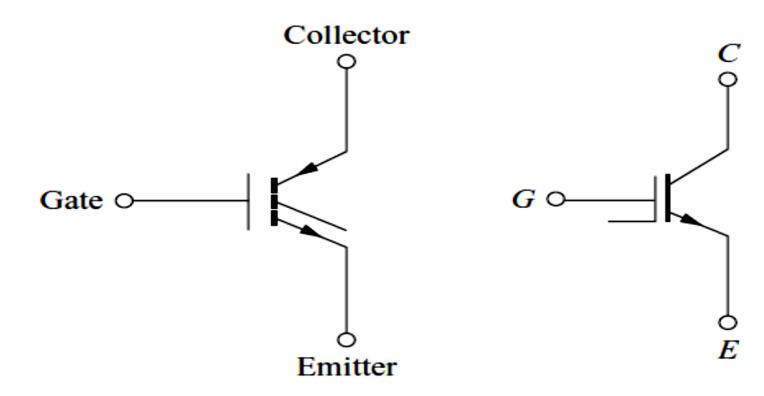


ماسفت





IGBT





IGBT

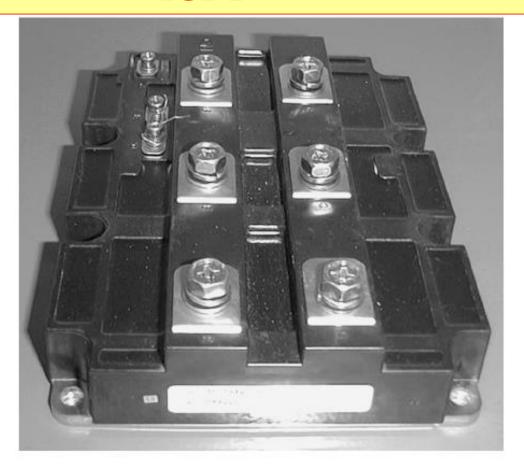


FIGURE 1.89 Photograph of a 1200-A, 3300-V IGBT module in which 24 1-cm² IGBT dies are paralleled together by wire bonds.



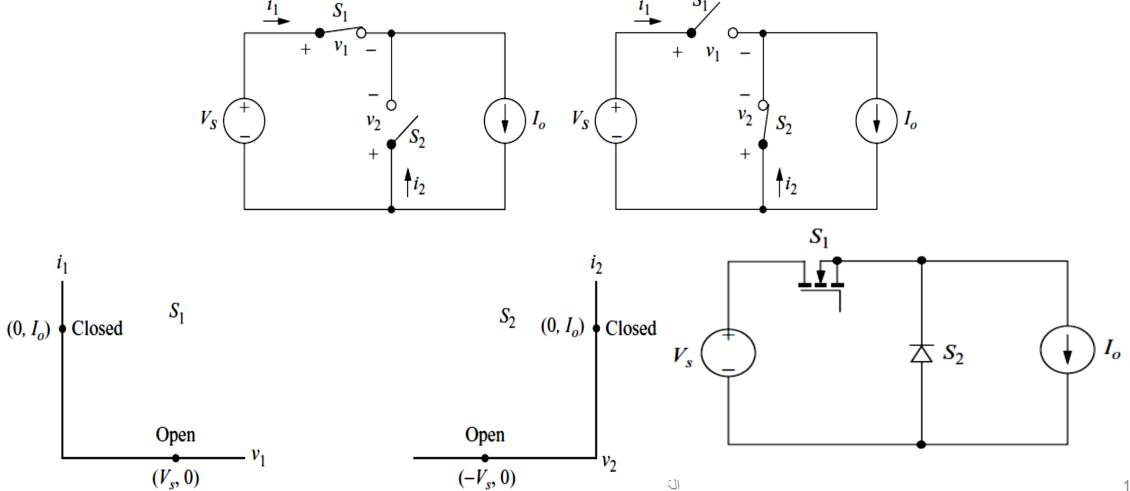


Quadrants	Restricted Switch Symbol	Device Symbol
I V		→
v	-\x^*	7 F
I V	+ *	-DX
I V	+	<u> </u>
I V	+	_/_

دارنی چسندی تا هرود

دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی برق

انتخاب كليد





HiPerFET™ Power MOSFETs

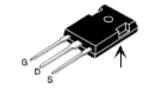
N-Channel Enhancement Mode High dv/dt, Low t,, HDMOS™ Family

IXFH/IXFM10N100 IXFH/IXFM12N100 IXFH13N100



V _{DSS}	I _{D25}	R _{DS(on)}		
1000 V 1000 V 1000 V	10 A	1.20 Ω		
1000 V	12 A	1.05 Ω		
1000 V	12.5 A	0.90Ω		
t _{rr} ≤ 250 ns				

TO-247 AD (IXFH)



TO-204 AA (IXFM)



G = Gate,	D = Drain,
S = Source.	TAB - Drail

Symbol	ymbol Test Conditions		68 Maximum Ratings		
V _{pss} V _{pgR}	$T_{_{J}}$ = 25°C to 150°C $T_{_{J}}$ = 25°C to 150°C; $R_{_{QS}}$ = 1 MΩ		1000	V	
V	Continuous		±20	V	
V _{gs} V _{gsM}	Transient		±30	v	
ogs .	T _o = 25°C	10N100	10	A	
045	·	12N100	12	A	
		13N100	12.5	A A	
I _{om}	T _o = 25°C, pulse width limited by T _M	10N100	40	A	
Dist.		12N100	48	A	
		13N100	50	A	
I _{AR}	T _c = 25°C	10N100	10	A	
AK .	c .	12N100	12	A	
		13N100	12.5	A	
E _{AR}	T _c = 25° C		30	mJ	
dv/dt	$I_s \le I_{DM}$, $di/dt \le 100 \text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \le V_{DSS}$, $T_j \le 150^{\circ}\text{C}$, $R_g = 2 \Omega$		5	V/ns	
P _D	T _c = 25° C		300	W	
T _J T _M T _{elg}		-55	+150	°C	
T.,,			150	°C	
T _{elg}		-55	+150	°C	
T _L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300 °C			
M _a	Mountingtorque	1.	13/10	Nm/lb.in.	
Weight	TO-204 = 18 g, TO-247 = 6 g		247 = 6 g		

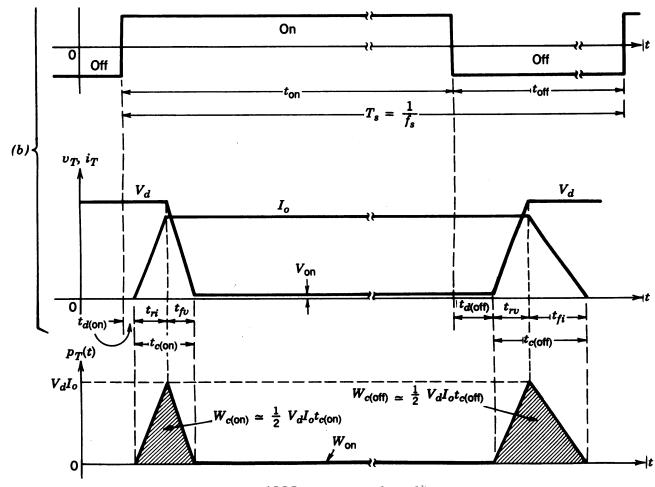
Features

- · International standard packages
- Low R_{DS (mi)} HDMOS™ process
 Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS)
- Low package inductance
- easy to drive and to protect • Castintalasia Dantifasi



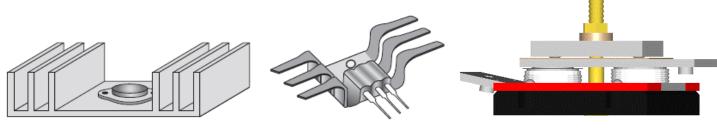
دارنی و منتی شاهرود

تلفات در کلیدها

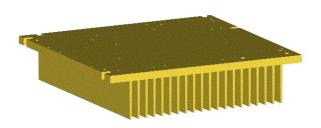


دارگاهٔ صنعتی تأمرود

هیت سینک



SCR (hokey-pucktype) on power pak kits



Fin-type Heat Sink

SCR (stud-type) on air-cooled kits



Assembly of power converters



مقایسه کلیدهای ایده آل و واقعی

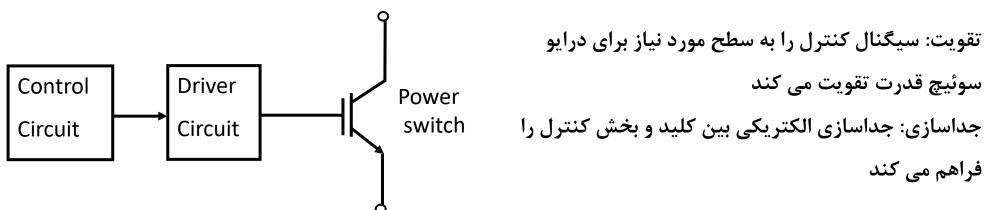
کلید ایده آل	كليد واقعى
جریان صفر و تحمل ولتاژ بینهایت در حالت خاموش	جریان خیلی کوچک و تحمل ولتاژ محدود (در حد نامی) در حالت خاموش
هدایت جریان بینهایت و افت ولتاژ صفر در دو سر کلید در زمان هدایت	هدایت جریات محدود در حد حداکثر جریان نامی و افت ولتاژ حدود ۱ ولت در زمان هدایت
تغییر وضعیت آنی در حالت روشن و یا خاموش شدن	نیاز به زمان برای تغییر وضعیت کلید
عدم نیاز به توان برای درایو کلید	نیاز به توان برای درایو کلید. برای بعضی از کلیدها توان درایو کم هست (مثل ماسفت و IGBT) و برای بعضی کلیدها قابل توجه (مثل تریستور، GTO، و BJT)



درایو کلیدهای نیمه هادی

رابط بين بخش كنترل (ولتاژ پايين) و سوئيچ (ولتاژ بالا).

هدف:



پیچیدگی درایو به طور قابل توجهی در میان سوئیچ ها متفاوت است.

درایورهای MOSFET / IGBT ساده هستند

درایورهای GTO و BJT بسیار پیچیده و گران قیمت هستند.





درایو کلیدهای نیمه هادی

